

上海工厂SMT贴片焊接、BGA维修、BGA植球、测试组装

产品名称	上海工厂SMT贴片焊接、BGA维修、BGA植球、测试组装
公司名称	上海熠君电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海闵行区虹梅南路5201弄18号3栋3楼
联系电话	15800865393

产品详情

上海熠君电子专业从事线路板生产、SMT贴片焊接、元器件采购、BGA维修、BGA植球、测试组装、老化测试、喷三防等PCBA一站式服务业务。

PCB、SMT和元器件采购，支持研发样品和批量生产，一块也可以进行生产加工、SMT贴片和器件采购。

线路板生产加工0~32层。可加工生产的表面工艺，如：有铅喷锡、无铅喷锡、沉金、沉锡、沉银、OSP、镀硬金、镀软金、镀金手指、碳油、沉金+有铅喷锡、沉金+无铅喷锡、沉金+金手指、OSP+金手指、水金、镍钯金等。可加工的工艺难度，如：FPC板、软硬结合板、树脂塞孔板、高层阻抗板、背钻孔、锥形孔、阶梯孔、HDI板、高频板、铝基板、铜基板、纸基板等各类板子。常规硬板板厚0.3-4.0MM，极限板厚可制作10MM，最小0.2MM。机械钻孔常规0.2MM，极限0.15MM，激光钻孔0.075MM。内层完成铜厚常规4OZ，极限6OZ。外层完成铜厚常规6OZ，极限10OZ。内外层1/2OZ铜厚，最小线宽/间距均可制作到3/3MIL，极限2.5/2.5MIL。

SMT贴片焊接，现在拥有3条JUKI和YAMAHA的先进SMT高速贴片线，2条插件焊接生产线，G5全自动锡膏印刷机，AOI精准检测仪。贴片精度达到0.01；元器件最小可贴0201型号；支持所有的BGA封装，最小至0.25mm引脚间距的QFN、DFN、SSOP、SMOP、TSSOP等封装。一般料齐3-5个工作日。也可以进行BGA植球、BGA维修、QFN手工焊接、喷三防、老化测试、产品测试组装等服务。

电子元器件代购，可BOM整体配单。公司有专业的采购团队，常年备货全系列电阻、电容，备货常规型号接插接，大量IC原厂原装渠道。三星、国巨、厚声、TDK、村田、FH、AVX、美隆、华新科等品牌的电容电阻；ST、TI、ADI、NXP、ON、MICROCHIP、美信、仙童、金升阳等等品牌的芯片；欧姆龙、宏发等品牌的继电器；扬兴、台晶、泰艺等品牌的晶振、安费诺、莫仕、JST、JAE、TE等品牌的连接器；奇力新、TDK、顺络等品牌的电感.....

各种类型的物料，均有很好的采购渠道，具备同行业配单业务绝对优势。

加工生产过的产品广泛应用于通信、工业控制、计算机应用、安防、视频监控、金融、航空航天、军工、医疗、测试仪器、新能源、自主泊车、机器人等各个领域。